

HESSE

MECHATRONICS

【東京・有明】ドイツの半導体製造装置メーカーでのプロセス・サービスエンジニア

募集職種

採用企業名

ヘッセ・メカトロニクス・ジャパン株式会社

求人ID

1470313

業種

電気・電子・半導体

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区, 江東区

給与

600万円 ~ 1000万円

勤務時間

8:45~17:30 (休憩1時間)

休日・休暇

土日、祝日

更新日

2024年11月21日 05:00

応募必要条件

職務経験

6年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

基礎会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

★アピールポイント

- 海外出張あり

仕事内容

- 半導体製造装置(ワイヤーボンダー、主にウェッジボンダー)の納入、立上げ、検収立ち合い(国内、日本顧客の海外工場の場合もあり)
- 客先または社内での装置のオペレーション、メンテナンス、プロセストレーニングの実施

- ワイヤーボンディング、超音波溶接のプロセス開発
- 装置不具合のトラブルシューティング
- 搬送やワーク固定方法など要求仕様確認と提案
- 取扱説明書、手順書、仕様書などの英語-日本語間の翻訳
- 展示会での訪問客へ装置やプロセスの説明
- ワークライフバランスに配慮した業務遂行が可能

募集背景：主にEV関連向けに需要拡大のため

スキル・資格

【必須 (MUST)】

- 製造機械の設計または技術サポートの経験、または後工程半導体製造装置の使用経験5年以上。
- 半導体・電子部品製造工場の現場での作業に前向きな方
- 上記業務に強い興味をお持ちの方
- 英語読み書き、会話、初級レベル

【歓迎 (WANT)】

- ウェッジボンダ、ボールボンダの知識、経験
- 半導体業界、自動車業界の経験
- セールスエンジニアとしての経験
- 英語読み書き、会話、日常会話・ビジネスレベル

【その他】

- 明朗快活な方
- 顧客目線で考えることができる方
- 好奇心、向上心がある方

雇用形態：期間の定めなし
試用期間なし

年収：600万円～1,000万円

勤務地：東京都江東区

勤務時間：8:45～17:30（休憩1時間）
残業あり（月平均20時間）

休日休暇：土日、祝日

社会保険：健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

会社説明